DIALOG(R) File 345: Inpadoc/Fam. & Legal Stat (c) 2004 EPO. All rts. reserv.

8039359

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 63015461 A2 880122 <No. of Patents: 001>

SOLID-STATE IMAGE SENSING DEVICE (English)

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP

Author (Inventor): YOKOGAWA HIKOYUKI; TOGAWA EIJI; NAGAI MITSURU

IPC: *H01L-027/14; H01L-021/314; H04N-005/335

CA Abstract No: 108(26)229794H

Derwent WPI Acc No: C 88-060111

JAPIO Reference No: 120221E000048

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 63015461 A2 880122 JP 86159925 A 860708 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date):

JP 86159925 A 860708

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02398561 **Image available** SOLID-STATE IMAGE SENSING DEVICE

PUB. NO.:

63-015461 [JP 63015461 A]

PUBLISHED:

January 22, 1988 (19880122)

INVENTOR(s): YOKOGAWA HIKOYUKI

TOGAWA EIJI

NAGAI MITSURU

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)

, JP (Japan)

APPL. NO.:

61-159925 [JP 86159925]

FILED:

July 08, 1986 (19860708)

INTL CLASS:

[4] H01L-027/14; H01L-021/314; H04N-005/335

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R096 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass Conductors)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 625, Vol. 12, No. 221, Pg. 48, June

23, 1988 (19880623)

ABSTRACT

PURPOSE: To improve resistance to humidity and resistance to the environment by providing a diamond thin film or an armorphous carbon film as a passivation layer.

CONSTITUTION: A diamond thin film or an amorphous carbon film is provided as a passivation layer. For this purpose, the diamond thin film or the amorphous carbon film as a passivation film 9 is formed, for instance, by a method for low-temperature formation such as an ion grating method. By this method, an inorganic film having few pinholes, being excellent in a step coverage property and having little humidity permeability can be formed.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 15461

. (3) Int Cl. 4

H 04 N

1

識別記号

庁内整理番号

昭和63年(1988) 1月22日 **④公開**

H 01 L 27/14 21/314 5/335

C - 7525 - 5F

6708-5F

U - 8420 - 5C未請求 発明の数 1 審査請求 (全3頁)

砂発明の名称

固体撮像装置

川

创特 昭61-159925

②出 昭61(1986)7月8日

②発 明 横 者

孫 幸 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

⑫発 者 明 戸 川 榮 司 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

②発 井 明 者 永

充

務

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

创出 顖 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

砂代 理 弁理士 最上

外1名

明 細

1. 発明の名称

固体拟像装置

ヤモンド薄膜もしくは、アモルファスカーポン段 を低温でステップカペレッジ性良く形成すること により、耐湿性あるいは耐環境性にすぐれた固体 扱 剱 裝 置 を 作 製 で き る よ う に し た も の で あ る 。

2特許請求の範囲。

絶録性基板上に、受光祭子と、数受光索子を慰 動させる薄膜トランジスタとを形成して成る固体 扱 像 装 置 に お い て 、 パ ヵ シ ペ ー シ ョ ン 暦 と して ダ イヤモンド顔腹もしくは、アモルファスカーポン 膜を設けたことを特徴とする固体拠级基礎。

3. 発明の辞細な説明

【 産業上の利用分野 〕

本発明は、固体損保委員のパッシベーション層 構造に関する。

[発明の概要]

本発明は、絶縁性遊板上に作製された固体扱像 装 世において、パッシペーション 層として、ダイ

〔従来の技術〕

従来の薄膜トランジスタを用いた固体拠像装置 は第16図固体素子及び材料コンファレンス予群 集(Extended Abstracts of the 16th Conference on Solid state Devices and Materials . Kobe , 1984 , pp 559-562) に配収されている ように、固体扱 像 装 位 の 最 上 部 に パッ シペーショ ン層を設けるものであった。

[発明が解決しようとする問題点]

しかし、前述の従来技術では、有機系樹脂を用 いてパッシペーション層を一層だけ設けるのが一 般的である。有機系樹脂は一般的に、無機質薄漿 (例えば、二酸化ケイ素)に比べて透湿性が大き い。そのため、固体版像装置の耐湿性の向上は期

存できない。例えば、アルミ配線の脳食・センサーのピッド不良等の故障が発生する。一方、ワイヤポンディング後に、シリコン系樹脂あるいはエポキシ系樹脂により完全にモールドしてしまう方法も考えられるが、やはり無機質薄膜と比べて、透延性が大きく、固体操像装置の耐湿性の向上は期待できない。

だって、前記シリコン系樹脂あるいはエポキシ系樹脂でのモールドはできない。また無機質をして、二酸化ケイ素をパッシペーション酸化ケイ素にはピンスールが多数存在し、またステップカバレッシュン性も思い。そのため二酸化ケイ素単独では、パッセモションのとして数けることはできならでで、発明はこのような問題点を解決するとの目的とするところにある。

〔問題点を解決するための手段〕本発明の固体撤復装置は、絶録性基板上に、受

無機質膜を形成することができる。

[实施例]

第1図は、本発明の実施例における構造断面図 である。ここでは、多枯晶シリコン薄膜トランジ 、スタ及び、 α - 8 1 : 日 (水祭化アモルファスシ /リコン)受光条子を用いた場合の実施例を述べる 。第1図において1は絶縁性基板、2は多枯晶シ リコン、3はゲート酸化胶、4はゲート電極、5゚ は周間絶縁膜、6はアルミ電極、1はa-81: H、Bは透明電極(ITOなど)である。9はパ ッシペーション膜としてのダイヤモンド雄膜もし くはi-carbon 膜である。 a-Si:日は約3 50 0以上で欠陥が補償している水界が放出する ため、光質性が劣化する。従って、ダイヤモンド が貶もしくは1- carbon 膜の形成には、イオン プレーティング法のような低温(約300以下)の形成方法で行なわれなければならない。ィォ ンプレーティング法では、基板温度の最低値は常 温でも可能で、基板温度が 3 0 0 0 以下であると

光案子と、数受光案子を駆動させる薄膜トランジスタとを形成して成る固体損食装置において、パッシペーション層としてダイヤモンド薄膜もしくは、アモルファスカーポン膜を設けたことを特徴とする。

[作用]

本発明の上記の構成によるパッシペーション構 造の作用を以下に述べる。

受光来子としてアモルファスシリコン(以電性をルファスシリコンの、光電性を用いているためには、ローS1:日形成後の工程は、ローS1:日形成ない。付着ではない。イオーのではない。イオーのではない。グライングは、アモルファスカーがである。では、カーのでである。またダイヤーのでは、は、ローのでは、これをいる。は、エーのでは、ローのでは、エーのでは、ロ

いう条件を満たしている。 菇板温度は2000~ 3 0 0 7 でダイヤモンド薄膜若しくは 1 - carbon 300である。第1図から、ダイヤモンド苺膜若 しくは1-carbon 膜の下地は、5の層間絶縁膜 (310)とものアルミ電極となる。一般にダ イヤモンド薄膜もしくは1- carbon 膜は下地基 板の影響を受け易いとされているが、問題なく生 成することができた。次にパッシペーション膜の **段厚についてであるが、2μm~10μmが必要** である。 留ましい 関厚としては 3 μm ~ 5 μm で ある。膜厚が3μπ未満では、基板設面をステッ プカバレッジ性よくパッシベーション膜を形成す ることが與しく、耐湿性能が十分に得られない。 また膜厚が 5 μmを越えると、パッシペーション 段の枯晶性が失われ、グラファイト化してしまい パッシペーション膜に必要である高い拍談性とい う性質が失われることになる。本発明によって合 成されたダイヤモンド薄膜若しくはiー carbon 膜の抵抗率は、1012~1014 Ω・mの範囲に

あり、天然ダイヤモンドと同等の硬さと世気抵抗 を示すものであった。

このようにしてパッシベーション暦を形成した 固体操像装置を60090%の高温高温試験をした結果を、従来の1層のみのパッシベーション膜 と比較して第1要に示す。ただし、LP-54. フォトニースPI2566は商品名である。

Actor	4	-
筼	ι	叏

	600 90% 高温高湿		
パッシベーション膜	100H	500H	1000 H
ダイヤモンド膜 3 μ	0	0	0
i — carbon膜 3 μ	0	O	0
ダイヤモンド膜 3 μ	0	×	-
L P — 5 4 . 3 μ	0	×	_
フォトニース U R — 3 6 0 0 3.5 μ	×	-	-
PI-2566 3 μ	×		

ただし 〇……光電特性変化なし

×……光缸特性劣化

性の固体扱像装置を実現できるという大きな効果を有するものである。また半導体やOdaを用いた固体機像装置等あらゆる電子デバイスに応用できるため、実用上有用な発明である。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の固体操像装置の主要断面図で ある。

1 … … 絕 綠 性 基 板

2 … … 多結晶シリコン

5 … … ゲート酸化膜

4 … … ゲート電極

5 … … 層間趙蒙膜

6 … … アルミ 電極

7 ··· · · a - S 1 : H

8 … … 透明電極

9 … … ダイヤモンド薄膜若しくは i ー carbon

镆

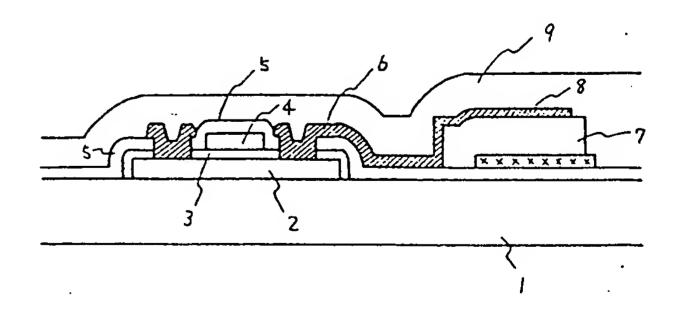
いずれの場合もアルミ配級の腐食は生じなかったが、比較別に示した従来のパッシペーション構造では、500時間未満で光電特性が劣化するのに対し、本発明による実施例では、いずれも100時間以上入れても特性に何ら変化が見られず、極めて高い信頼性が確保できたといえる。

[発明の効果]

以下に本発明の効果を述べる。

- (1) 耐磁性が非常に良好で高い信頼性が得られる
- (2) 結晶構造が緻密であるため、ピンホールが少なく、またステップカバレッジ性に優れている パッシペーション談が得られる。
- (3) 付着放度が非常に高く、ダイヤモンドの最も 大きな特徴であるところの、すぐれた耐摩耗性 を有する。
- (4) パッシペーション膜の原料となるものが CE。 . E . で、原料のコストを低波できる。

このように本発明は、従来より著しく高い信頼



第1回